

## UDEP KEL Einbauplatine, Datentechnik

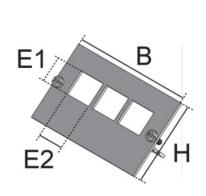
Bei den Bauelementen UDEP KEL handelt es sich um Einbauplatinen aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platinen werden in Datengeräteträger eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu 3 Buchsen des Herstellers LEONI Kerpen. Die Einbauplatinen sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und können mit dem Einbaumaß E1 von 14.2 mm und E2 von 16.2 mm erworben werden.

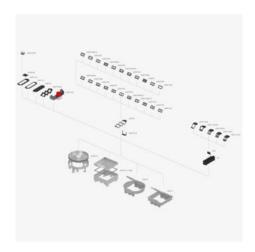
Artikel	Breite	Höhe	E1	E2	max. Anzahl installierbarer Datenjacks	Gewicht
UDEP-KEL 3	75 mm	46 mm	14,2 mm	16,2 mm	3	0,032 kg

E1: Einbaumaß E1 E2: Einbaumaß E2

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

## **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**





Seite 1





## **PRODUKTINFORMATION**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

**UGETD** 





